

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-147768

(43)Date of publication of application : 26.05.2000

51)Int.Cl.

G03F 7/038  
C08G 73/12  
C08L 79/08  
C09D 5/00  
C09D179/08  
G03F 7/027  
H01L 21/027  
H05K 3/06

21)Application number : 10-353761

(71)Applicant : PI GIJUTSU KENKYUSHO:KK

22)Date of filing : 07.11.1998

(72)Inventor : NAKANO TSUNETOMO  
ITAYA HIROSHI  
MATSUMOTO SHUNICHI

54) NEGATIVE PHOTSENSITIVE POLYIMIDE COMPOSITION AND INSULATING FILM

57)Abstract:

ROBLEM TO BE SOLVED: To provide a negative photosensitive polyimide composition.  
OLUTION: The negative photosensitive polyimide composition is soluble in solvents and it comprises  $\geq 2$  units of aromatic diamines in the main chain of polyimide and one of them is the photosensitive aromatic diamine and the other one is the aromatic diamine having a hydrophilic group, and the above photosensitive aromatic diamine has acrylate or methacrylate ester groups as photosensitive groups in the side chains, and this invention includes the image forming method.

## LEGAL STATUS

Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

Converted registration]

Date of final disposal for application]

Patent number]

Date of registration]

Number of appeal against examiner's decision of  
rejection]

Date of requesting appeal against examiner's  
decision of rejection]

Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2000-147768  
(P2000-147768A)

(43) 公開日 平成12年5月26日 (2000. 5. 26)

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	チャート* (参考)
G 0 3 F 7/038	5 0 4	G 0 3 F 7/038	5 0 4 2 H 0 2 5
C 0 8 G 73/12		C 0 8 G 73/12	4 J 0 0 2
C 0 8 L 79/08		C 0 8 L 79/08	Z 4 J 0 3 8
C 0 9 D 5/00		C 0 9 D 5/00	C 4 J 0 4 3
179/08		179/08	Z 5 E 3 3 9

審査請求 未請求 請求項の数11 書面 (全 8 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平10-353761

(22) 出願日 平成10年11月7日 (1998. 11. 7)

(71) 出願人 397025417

株式会社ピーアイ技術研究所  
横浜市金沢区榑浦1-1 横浜金沢ハイテク  
センタービル5階

(72) 発明者 中野 常朝

千葉県若葉区北大宮台29-4

(72) 発明者 坂谷 博

千葉県市川市湊新田二丁目1番25号

(72) 発明者 松本 俊一

神奈川県鎌倉市津西二丁目5番51号

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ネガ型感光性ポリイミド組成物及び絶縁膜

(57) 【要約】

【目的】 ネガ型感光性ポリイミド組成物の提供。

【構成】 ポリイミド主鎖中に、2成分以上の芳香族ジ  
アミンを含み、その一つが感光性を有する芳香族ジ  
アミンであり、さらに一つが親水性基を有する芳香族ジ  
アミンである溶剤可溶のネガ型感光性ポリイミド組成物  
であり、上記感光性を有する芳香族ジアミンとして、その  
感光性基をアクリル酸エステルないしはメタクリル酸エ  
ステルとして側鎖に有するネガ型感光性ポリイミド組成  
物及び画像の形成法。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリイミド主鎖中に、2成分以上の芳香族ジアミンを含み、その一つが感光性を有する芳香族ジアミンであり、さらに一つが親水性基を有する芳香族ジアミンである溶剤可溶のネガ型感光性ポリイミド組成物。

【請求項2】 請求項1の感光性を有する芳香族ジアミンとして、その感光性基をアクリル酸エステルないしはメタクリル酸エステルとして側鎖に有するネガ型感光性ポリイミド組成物。

【請求項3】 請求項1の親水性基を有する芳香族ジアミンとして、その親水性基がカルボキシル基又は／及び水酸基を側鎖とするネガ型感光性ポリイミド組成物。

【請求項4】 請求項3のポリイミド側鎖官能基に、アクロイル基又はメタクロイル基を有する化合物を反応させて得られるネガ型感光性ポリイミド組成物。

【請求項5】 請求項4のポリイミド側鎖官能基に、カルボキシル基を有する芳香族ジアミンを反応したポリイミドにヒドロキシアクリレート、ヒドロキシメタクリレート、グリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレートを反応させて得られるネガ型感光性ポリイミド組成物。

【請求項6】 ラクトンと塩基により生成した酸触媒の存在下に、極性溶媒中で加熱して、酸ジ無水物と芳香族ジアミンをモル比が1、0.5～0.95となるように加えて、加熱、脱水して得られたポリイミドを変性して得られるネガ型感光性ポリイミド組成物。

【請求項7】 請求項6の触媒を用いて、芳香族ジアミンとテトラカルボン酸ジ無水物のいずれかの成分を多量にして、ポリイミドオリゴマーとし、ついで芳香族ジアミン又は／及びテトラカルボン酸ジ無水物を加えて（全芳香族ジアミンと全テトラカルボン酸ジ無水物のモル比は1、0.5～0.95である）二段階重縮合した溶剤可溶のポリイミドブロック共重合体を変性して得られるネガ型感光性ポリイミド組成物。

【請求項8】 請求項1のネガ型感光性ポリイミドの前駆体であるポリイミドがポリスチレン換算の重畳分子重で2万5000乃至40万、好ましくは3万乃至20万であり、その熱分解開始温度が450度C以上であるポリイミドより変性されるネガ型感光性ポリイミド組成物。

【請求項9】 請求項1のネガ型感光性ポリイミド組成物に、必要に応じて増感剤、光開始剤、共重合モノマーを加えたネガ型感光性ポリイミド樹脂組成物。

【請求項10】 請求項9のネガ型感光性樹脂組成物を製

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、有機溶剤に可溶で、しかも接着性、耐熱性、機械的特性及びフレキシブル性に優れ、光照射によってアルカリ可溶の高感度ネガ型フォトリソストの特性を示す感光性ポリイミド組成物に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】 近年、フレキシブル配線板のオーバーコート材や多層基板の層間絶縁膜、半導体工業における固体素子への絶縁膜やパッシベーション膜の成型材料、及び半導体集積回路や多層プリント配線板等の層間絶縁材料は、耐熱性に富むことが要請され、また高密度化、高集積化の要求から感光性を有する耐熱材料が求められている。

【0003】 これらの絶縁膜に対してポリイミドが用いられているが、従来では感光性基を有するポリアミック酸が使用されており、露光現像後にポストキュアすることが一般的である（特開平2-50161、特開平4-252227）。これらはイミド化するためにパターンニング後高温加熱が必要であり、基板部品に熱ダメージを与えるため部品製造が制限されることもある。これに対し最近溶剤可溶のネガ型感光性ポリイミドも報告されている（特開平9-100350）。しかし、パターン形成のためには、有機溶剤がされるため現像液に有機溶剤のみを用いることは作業環境や安全衛生面から好ましい事ではない。

## 【0004】

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、光硬化後、アルカリ水溶液ないしは有機溶剤含有アルカリ水溶液で非露光部を除去現像できる感光性ポリイミドを提供する。またこの感光性ポリイミド溶液は、既にイミド化されているため露光・現像後イミド化のための高温加熱処理が不要である。したがって、パターン形成、現像後の樹脂寸法精度は、ポリアミック酸タイプの感光性ポリイミドに比べ、脱水反応に伴う樹脂の収縮が少ないため、優れた解像性が得られ、且つ良質な電気絶縁膜が得られる。

## 【0005】

【課題を解決するための手段】 本発明で提案するところのネガ型感光性ポリイミド組成物は、ポリイミド主鎖中に、三成分以上の芳香族ジアミンを含み、その一つが感光性を有する芳香族ジアミンであり、さらに一つが親水性基を有する芳香族ジアミンである溶剤可溶のネガ型感光性ポリイミド組成物であり、上記の感光性を有する芳香族ジアミン、その親水性基をアクリル酸イ

10

20

30

40

【0010】本発明においては、ラクトンと塩基と水の次の平衡反応を利用した触媒系を用いることを特長とする。

$$\{\text{ラクトン}\} + \{\text{塩基}\} + \{\text{水}\} = \{\text{酸基}\} + \{\text{塩}\}$$

(2, 2, 2) - オクト-7-エン-2, 3, 5, 6-  
 テトラカルボン酸ジ無水物 4, 4, 4, 4 (2, 2, 2)

となる組成を適ふ必要がある。

【0015】本発明の感光性ポリイミドに使用される芳香族ジアミンとしては、感光性基としてのカルボン酸の塩基性酸アミドと共に使用されるジアミンであって、例えば、4, 4'-（又は、3, 4'-, 3, 3'-, 2, 4'-）ジアミノ-ビフェニルエーテル、4, 4'-（又は、3, 4'-, 3, 3'-, ）ジアミノ-ジフェニルメタン、4, 4'-（又は、3, 4'-, 3, 3'-, ）ジアミノ-ジフェニルスルホン、4, 4'-（又は、3, 4'-, 3, 3'-, ）ジアミノ-ジフェニルサルファイド、1, 4'-（又は1, 3'-）ジアミノベンゼン、2, 4'-（又は2, 5'-）ジアミノトルエン、3, 3'-ジメチル-4, 4'-ジアミノビフェニル、3, 3'-ジメトキシ-4, 4'-ジアミノビフェニル、3, 3'-ジクロロ-4, 4'-ジアミノビフェニル、3, 3'-ジニトロ-4, 4'-ジアミノビフェニル、3, 3'-ジアミノベンゾフェノン、1, 5-ジアミノナフタレン、ビス-4-アミノフェノキシ（又は、ビス-3-アミノフェノキシ）1, 4-ベンゼン、ビス-3-アミノフェノキシ（又は、ビス-3-アミノフェノキシ）1, 3-ベンゼン、ビス-4-アミノフェノキシ（又は、ビス-3-アミノフェノキシ）ジフェニルスルホン、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロ-2-ビス-4（4'-アミノフェニル）プロパン、2, 2-ビス-4（4'-アミノフェニル）プロパン、ジアミノシラン化合物等があげられる。これらは、単独でも2種以上でも組み合わせて使用される。

【0016】本発明の感光性ポリイミドは、極性の有機溶媒が使用される。これらの有機溶媒としては、N-メチル-2-ピロリドン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、スルホラン、テトラメチル尿素等があげられる。また、上記感光性ポリイミド溶液の希釈剤としては、溶解性を著しく減じないような溶剤、例えば、ジオキサン、ジオキソラン、ガンマ-ブチロラクトン、シクロヘキサノン、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、乳酸メチル、アニソール、酢酸エチル等があげられるが、特にこれらに限定されない。

【0017】感光性ポリイミド樹脂溶液は、極性溶媒中はほぼ等量のテトラカルボン酸ジ無水物と芳香族ジアミンを加えて酸触媒の存在下、140-180°Cに加熱し、生成する水をトルエン、キシレン等と共沸して系外へ除いて生成される。酸成分、ジアミン成分の種類を組み合わせることによって溶剤可溶のポリイミドが合成さ

る酸ジ無水物、芳香族ジアミンの組み合わせによって、多様の性質を有するポリイミドを得ることができる。

【0019】本発明の感光性ポリイミドは、芳香族テトラカルボン酸ジ無水物と等モルのジアミンによって合成されるポリイミドにおいて、そのジアミン成分として3, 5-ジアミノ安息香酸や、2, 4-ジアミノ安息香酸を5-85モル%使用し、合成されたポリイミド溶液中に酸触媒と熱重合防止剤の存在下、減圧条件のもとで100°C以下に加熱して、生成する水を形がいへ除いて溶剤可溶型の感光性ポリイミドとすることができる。

【0020】本発明の感光性ポリイミド溶液組成物は、ポリマーである固体分濃度が20-50%であることが望ましい。感光性ポリイミド溶液には、本発明の感光性ポリイミドに光増感剤を付与してパターン解像の感度を高めることができる。この光増感剤としては、特に限定されないが、例えば、ミヒラーケトン、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、2-メチルアントラキノン、2-メチルアントラキノン、1, 2-ベンゾ-9, 10-アントラキノン、アセトフェノン、ベンゾフェノン、チオキサントン、1, 5-アセナフテン、1-ヒドロキシ-シクロヘキシルフェニルケトン、7-ベンジル-1, 2-ジメチルアミノ-1-（4-モルホリノフェニル）ブタン-1, 1-ヒドロキシ-シクロヘキシルフェニルケトン等が用いられる。さらに、通常の感光性ポリイミドの中に添加される改質剤、例えば、カップリング剤、可塑剤、膜形成樹脂、界面活性剤、安定剤、スペクトル感度調節剤等が用いられる。

【0021】本発明の上記光重合可能な化合物としては、エチレングリコールジアクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、プロピレングリコールジアクリレート、プロピレングリコールジメタクリレート、トリメチロールプロパンジアクリレート、トリメチロールプロパンジメタクリレート、テトラメチロールメタンテトラアクリレート、テトラメチロールメタンテトラメタクリレート、N, N'-メチレンビスアクリレート、N, N'-メチレンビスメタクリレート、ジエチルアミノエチルアクリレート、ジエチルアミノエチルメタクリレート、1, 3, 5-トリアクロイルヘキサヒドロ-s-トリアジン、トリス（ヒドロキシエチルアクロイル）イソシアヌレート等を挙げることが出来る。

【0022】本発明の感光性ポリイミドが使用される基材としては、半導体ディスク、シリコンウエハー、ゲルマニウム、ガリウム砒素、ガラス、セラミック、銅箔、ポリイミド基板等があげられる。感光性ポリイミドは、

一な被膜製品とすることができる。これらの方法によって、本発明の感光性ポリイミドは、0.1乃至200ミクロンの厚さを有する塗膜層、及びレリーフ構造を作るのに有効に使用できる。

【0024】多層回路における薄膜は、例えば一時間の合わせ用のフォトレジストとして、または絶縁膜もしくは誘電層として使用される場合、0.1乃至5ミクロンの厚さを必要とする。厚い層、例えば、不動態としての使用のためには、半導体記憶要素をアルファ放射線から保護するために10-200ミクロンの厚さを必要とする。感光性ポリイミドを基材に塗布した後、これを80乃至120度Cの温度範囲で予備乾燥する。オープン又は加熱プレートが使用されるが、赤外線ヒーターによる加熱が望ましい。この場合の乾燥時間は、5-20分間程度である。

【0025】この後、感光性ポリイミド層は、輻射を受ける。普通の場合、紫外線が用いられるが、高エネルギー放射線、例えば、X線または電子ビーム或いは超高圧水銀灯の高出力発光線等を使用することもできる。照射又は露光はマスクを介して行うが、輻射線ビームを感光性ポリイミド層の表面に当てることもできる。普通、輻射は、250-450nm、好ましくは300-400nmの範囲における波長を発する紫外線ランプを用いて行われる。露光は単色、又は多色的な方法を用いても良い。市販で入手できる照射装置、例えば接触および間接露光器、定露光型装置、またはウェハーステッパーを使用することが望ましい。

【0026】露光後、パターンはフォトレジスト層の照射域を、アルカリ性の現像液で感光性層を処理することにより、照射域の部分を取り除くことができる。これら処理は、例えば、浸漬するか又は加圧噴霧することにより基材の露光部分を溶出させることによって可能となる。これらの現像時間は、露光エネルギー、現像液の強さ、現像の形式、予備乾燥温度、及び現像剤の処理温度等に依存する。一般には、浸漬現像においては、1-10分間程度であり、噴霧現像処理では10-40秒間程度である。現像は、不活性溶剤、例えばイソプロパノール、又は脱イオン水中への浸漬又はそれらの噴霧によって停止される。

【0027】本発明のネガ型感光性ポリイミドは、0.5-200ミクロンの厚さを有するポリイミド被膜、及び鋭い輪郭のつけられたレリーフ構造を作ることができる。本発明の感光性ポリイミドは、完全な露光ポリイミドから出来ているため水や熱に対して変化せず、

性、機械的特性に優れている。

【0028】

【実施例】以下いくつかの実施例をあげて本発明を詳しく説明する。なお、種々の酸ジ無水物、芳香族ジアミンの組み合わせによって、特性のある感光性ポリイミドが得られるから、本発明はこれらの実施例のみに限定されるものではない。

実施例1

ステンレススチール製の錠型攪拌器を取り付けた1リットルのセパラブル3つ口フラスコに、水分分離トラップを備えた玉付冷却管を取り付ける。

【0029】窒素ガスを通しながら、ビスクロール(2,2)-オクト-7-エン-2,3,5,6-テトラカルボン酸ジ無水物(Aldrich社製品、分子量284.19、以下BCDという)12.41g(50ミリモル)、3,5-ジアミノ安息香酸(以下DABZという)15.21g(100ミリモル)、γ-バレロラクトン1.2g(12ミリモル)及びピリジン1.9g(24ミリモル)、N-メチルピロリドン100g、トルエン20gを仕込む。室温で窒素雰囲気下で180rpmで30分間攪拌した後、180℃に昇温し、180rpmで1時間攪拌した。反応中、トルエン-水の共沸分を除いた。ついで、室温に冷却し、ピロメリット酸無水物(以下PMDAという)21.81g(100ミリモル)、ビス[4-(3-アミノフェノキシ)フェニル]スルホン(以下m-BAPSという)21.63g(50ミリモル)、N-メチルピロリドン163g、トルエン20gを仕込む。室温で窒素雰囲気下で180rpmで0.5時間攪拌した後、180℃に昇温し、180rpmで5時間攪拌した。反応中、トルエン-水の共沸分を除いた。

【0030】このようにして得られたポリイミド溶液は、242.4であった。このポリイミドの分子量を、高速液体クロマトグラフィー(京ソ製品)で測定したところ、スチレン換算分子量は、重畳平均分子量(Mw)149,000、Mw/Mn=2.43(Mnは数平均分子量を表す)であった。

【0031】このポリイミド溶液の80.8gを上記ステンレススチール製の錠型攪拌器を取り付けた1リットルのセパラブル3つ口フラスコに仕込む。ポリイミド分子中のDABZ含有量を5.07gと想定し、その50%を2-ヒドロキシエチルメタクリレート(以下2-HEMという)でエステル化してポリイミドをアクリル化する。ついで、2-HEMを2.17g(16.6

により、ポリイミドポリマーをおが屑状に析出分離することができた。分離、洗浄、乾燥後のポリマー収量は35.0gであった。得られたアクリル化ポリイミドをIRスペクトルで観察した所、反応前のポリイミドに比べ1700cm<sup>-1</sup>付近にエステルのショルダーが確認できた。

#### 【0032】感光液の配合

アクリル化ポリイミド500mgと1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン70mg、2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-メルフォリノフェニル)-ブタノン-168mg、及びペンタエリスリトールテトラアクリレート100mgをN-メチルピロリドン136mgに溶解させた。

#### 【0033】膜形成と評価

スピンコーターを用い、アルミ板上に上記感光液を塗布し、25℃で真空中で10分間乾燥した。膜厚40ミクロンの塗膜上に200-10ミクロンのラインアンドスペースのテストパターンを密着させて高圧水銀ランプを用い、2.0J/cm<sup>2</sup>の照射を行い、1%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液中に浸漬し、未硬化部分を超音波洗浄を行い、未露光部を洗い流したところ、ショルダーを有する10ミクロンまでの加工性が確認できるネガパターンが得られた。

#### 【0034】実施例2

実施例1と同様に操作する。PMDA21.8g(100ミリモル)、ジアミノシラン化合物(信越化学工業株式会社製品X-22-161AS、分子量900)45.0g(50ミリモル)に、γ-バレロラクトン0.6g(6ミリモル)及びピリジン3.2g(40ミリモル)、N-メチルピロリドン150g、トルエン30gを仕込む。室温で窒素雰囲気下で180rpmで30分攪拌した後、180℃に昇温し、180rpmで1時間攪拌した。反応中、トルエン-水の共沸分を除いた。室温に冷却し、BCD24.8g(100ミリモル)、m-BAPS21.6g(50ミリモル)、N-メチルピロリドン168g、トルエン30gを仕込む。室温で窒素雰囲気下で180rpmで0.5時間攪拌した後、180℃に昇温し、180rpmで5時間攪拌した。反応中、トルエン-水の共沸分を除いた。上記共重合ポリイミドの含有カルボン酸に対し70%に相当する70ミリモルの2-HEM10.6g、さらに触媒としてP-トルエンスルホン酸0.35g、重合防止剤としてヒドロキノンモノメチルエーテル0.74g、N-メチルピロリドン80g、トルエン40gを追加し、減圧下で70℃で4時間反応させた。反応混合液をメタノールで満たされたディスペンサーに注入し、激しくミキシングすることにより、ポリイミドポリマーを嵩高い状態で析出分離することができ

と1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン55mgをN-メチルピロリドン410mgに溶解させた。

#### 膜形成と評価

バーコーターを用い、銅板上に上記感光液を塗布し、25℃で真空中で10分間乾燥した。膜厚10ミクロンの塗膜上に200-10ミクロンのラインアンドスペースのテストパターンを密着させて高圧水銀ランプを用い、3.0J/cm<sup>2</sup>の照射を行い、トリグライム/水が2/1の水溶液中に浸漬し、未硬化部分を超音波洗浄を行い、未露光部を洗い流したところ、ショルダーを有する10ミクロンまでの加工性が確認できるネガパターンが得られた。

#### 【0036】実施例3

実施例1と同様に操作する。BCD24.82g(100ミリモル)、3,3'-ジヒドロキシ-4,4'-ジアミノビフェニル(和歌山精化株式会社製品、分子量216.2、以下HOABという)10.81g(50ミリモル)に、γ-バレロラクトン0.6g(6ミリモル)及びピリジン3.2g(40ミリモル)、N-メチルピロリドン100g、トルエン30gを仕込む。室温で窒素雰囲気下で180rpmで30分攪拌した後、180℃に昇温し、180rpmで1時間攪拌した。反応中、トルエン-水の共沸分を除いた。室温に冷却し、ベンゾフェノンテトラカルボン酸無水物(以下BTDAという、分子量322.23)16.11g(50ミリモル)、DABz7.61g(50ミリモル)、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン(和歌山精化株式会社製品、分子量410.52、以下BAPPという)20.53g(50ミリモル)、N-メチルピロリドン198g、トルエン30gを仕込む。室温で窒素雰囲気下で180rpmで0.5時間攪拌した後、180℃に昇温し、180rpmで5時間攪拌した。反応中、トルエン-水の共沸分を除くことによって、重合平均分子量60,070、Mw/Mn2.02のブロック共重合ポリイミドを合成した。上記共重合ポリイミドの含有カルボン酸に対し100%以上に相当する過剰の2-HEM52.0g(400ミリモル)、さらに触媒としてP-トルエンスルホン酸0.15g、重合防止剤としてヒドロキノンモノメチルエーテル0.40g、N-メチルピロリドン52g、トルエン40gを追加し、減圧下で70℃で4時間反応させた。上記反応混合液をメタノールで満たされたディスペンサーに注入し、激しくミキシングすることにより、ポリイミドポリマーを嵩高い状態で析出分離することができ



ピロリドン900mgを加えた溶液に溶解させた。

#### 膜形成と評価

バーコーターを用い、銅板上に上記感光液を塗布し、25℃で真空下で10分間乾燥した。膜厚10ミクロンの塗膜上に200-10ミクロンのラインアンドスペースのテストパターンを密着させて高圧水銀ランプを用い、2.0J/cm<sup>2</sup>の照射を行い、1%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液中に浸漬し、未硬化部分を超音波洗浄を行い、未露光部を洗い流したところ、ショルダーを有する10ミクロンまでの加工性が確認できるネガパターンが得られた。

#### 【0038】実施例4

実施例1と同様に操作する。BCD24.82g(100ミリモル)、DABz7.60g(50ミリモル)に、 $\gamma$ -バレロラクトン0.6g(6ミリモル)及びピリジン3.2g(40ミリモル)、N-メチルピロリドン100g、トルエン30gを仕込む。室温で窒素雰囲気下で180rpmで30分攪拌した後、180℃に昇温し、180rpmで1時間攪拌した。反応中、トルエン-水の共沸分を除いた。室温に冷却し、PMDA10.91g(50ミリモル)、BAPP20.522g(50ミリモル)、N-メチルピロリドン134g、トルエン20gを仕込む。室温で窒素雰囲気下で180rpmで0.5時間攪拌した後、180℃に昇温し、180rpmで5時間攪拌した。反応中、トルエン-水の共沸分を除くことによって、酸無水物を分子鎖の末端に有するブロック共重合ポリイミドを合成した。上記ブロック共重合ポリイミド溶液に3,5-ジメチル安息香酸エチルメタアクリル酸エステル13.21g(50ミリモル)とハイドロキノンモノメチルエーテル1.05gを追加し、室温で1.5時間反応させポリイミドアミド酸溶液を得た。引き続き、同一反応器に室温下に無水酢酸53.1g(500ミリモル)、ピリジン20.0g、N-メチルピロリドン50.0gを1時間で滴下し、さらに14時間攪拌してイミド化溶液を得た。上記イミド\*

\*化溶液をメタノール2Lに注入し、激しく攪拌後、濾過した。この淡黄色粉末ポリイミドは、さらにメタノール2Lで激しく攪拌し、濾過した。この操作を繰り返し室温で乾燥して感光性ポリイミド54.0gを得た。重量平均分子量は、7808、Mw/Mnは1.37であった。

【0039】上記粉末ポリイミド126mgに2-ベンジル-2-ジメチルアミノ1-(4-メルフォリノフェノール)-ブタノン-143g及びペンタエリスリトールテトラアクリレート40mgを添加してワニスを得た。

#### 膜形成と評価

バーコーターを用い、銅板上に上記感光液を塗布し、25℃で真空下で10分間乾燥した。膜厚5ミクロンの塗膜上に200-10ミクロンのラインアンドスペースのテストパターンを密着させて高圧水銀ランプを用い、3.0J/cm<sup>2</sup>の照射を行い、1%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液中に浸漬し、未硬化部分を超音波洗浄を行い、未露光部を洗い流したところ、ショルダーを有する10ミクロンまでの加工性が確認できるネガパターンが得られた。

#### 【0040】

【発明の効果】以上の通り、本発明によれば、ポリイミド主鎖中に、2成分以上の芳香族ジアミンを含み、その一つが感光性を有する芳香族ジアミンであり、さらに一つが親水性基を有する芳香族ジアミンである溶剤可溶のネガ型感光性ポリイミド組成物であり、上記感光性を有する芳香族ジアミンとして、その感光性基をアクリル酸エステルないしはメタクリル酸エステルとして側鎖に有するネガ型感光性ポリイミド組成物は、紫外線照射により極めて良好な画像解像度を示した。また、高温耐熱性、電気絶縁性、接着性を有した絶縁膜となり、半導体や電子部品等の製造分野に幅広く利用することができる。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.

識別記号

F I

サーチコード(参考)

G03F 7/027

G03F 7/027

H01L 21/027

H05K 3/06

H

H05K 3/06

H01L 21/30

502R

F ターム(参考) ZH025 AA02 AA04 AA10 AA14 AA20  
AB15 AB16 AB17 AC01 AD01  
BC14 BC31 BC34 BC43 BC69  
BC81 BC85 BC86 BC92 CA00  
EA03 FA17  
4J002 OM041 EE036 EEO46 EE056  
EH077 EN097 EP027 EU187  
EU236 FD206 GDO0 GP00  
4J038 DJ021 GA01 NA11 NA12  
NA14 NA18 PA17  
4J043 PA08 PA09 PC016 PC086  
PC116 PC136 QB15 QB26  
QB31 RA35 SA03 SA06 SA42  
SA43 SA52 SA62 SA71 SA72  
SB01 SB02 SB03 TA22 TB01  
TB02 TB03 UA062 UA082  
UA121 UA122 UA131 UA132  
UA141 UA151 UA261 UA262  
UA362 UA412 UA662 UA672  
UB011 UB062 UB121 UB122  
UB131 UB151 UB152 UB281  
UB301 UB302 UB311 UB401  
UB402 VA011 VA012 VA022  
VA031 VA041 VA051 VA062  
VA071 VA081 VA091 VA092  
XA03 XA14 XA16 XA19 XB02  
XB17 XB19 XB20 XB35 YA06  
YB06 YB19 YB21 ZA21 ZB22  
5E339 BE11 CC01 CC02 CC10 CD01  
CE14 CF16 CF17 DD02 DD04  
GG01

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**